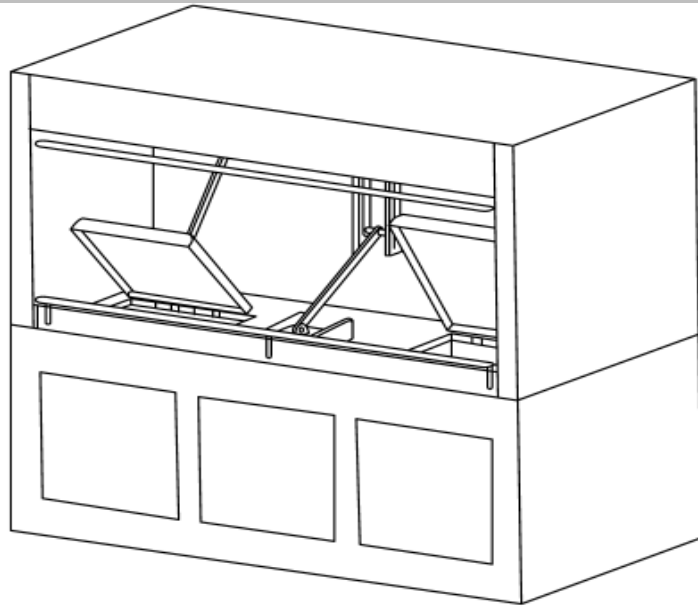




Semiconductor/ Electronics



Semiconductor/ Electronics

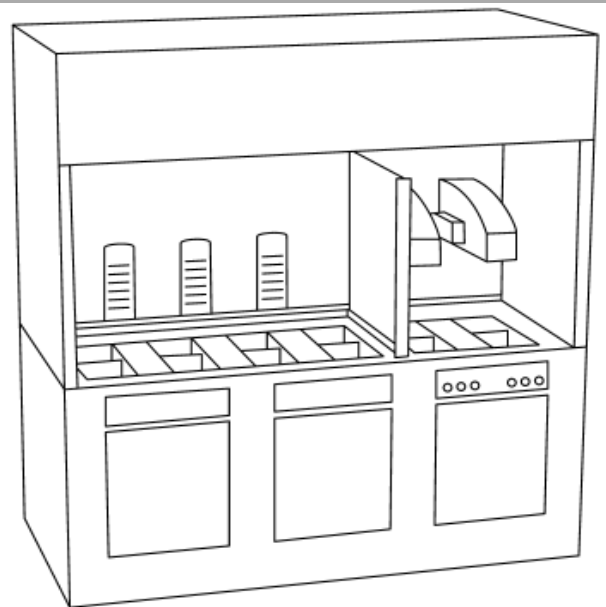


Manuelle Nassbank

- Bei kleinen Ausbringungsmengen
- Bei sehr langen Prozesszeiten
- Für volle Flexibilität
- Bei Entwickler- Nassbänken

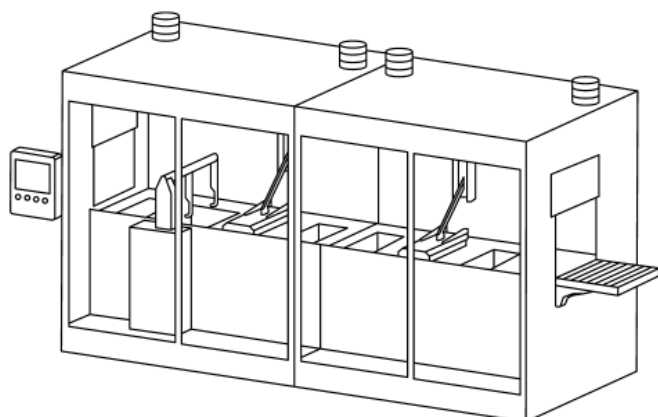
Halbautomatische Nassbank

- Bei mittleren Ausbringungsmengen
- Bei gefährlichen Chemikalien
- Bei wiederkehrenden Bewegungsabläufen



Vollautomatische Nassbank

- Bei großen Ausbringungsmengen
- Bei kurzen Prozesszeiten
- Bei kritischen/ gefährlichen Chemikalien
- Inklusive Material-/ Werkstückzuführung



Semiconductor/ Electronics



Mögliche Applikationen

- Oberflächenreinigung
- Ätzen
- Entwicklung
- Strippen
- Lift- Off
- Teilereinigung
- Trocknung über IPA/ Heißluft/ HF- Ozon

Vollumfängliche Abbildung der gängigen Anforderungen:

- SECS- Gem Anbindung
- FM910 kompatibles Material
- Unterschiedliche Wafergrößen/- stärken
- Anpassung an den vorhandenen zertifizierten Prozess
- Evaluierung neuer Prozesse
- Fertigung im Reinraum mit den individuellen Anforderungen

Vorteile für die Branche:

- Flexibilität in Bezug auf die unterschiedlichen Anforderungen Wafergröße/-stärke
- Keine Rezertifizierung notwendig
- Individuelle Anpassung an den bisherigen Produktionsprozess



Kontaktieren Sie uns:

PACE- Tec GmbH

Am Niegenhirschwald 3

78120 Furtwangen

sales@pace-tec.de